TOPLED
Datasheet
Version 1.0

LP T67F

First SMT LED with integrated reflector. With our great experience on SMT LED we are able to offer a high quality product for all kind of applications.

Erste SMT LED mit integrierten Reflektor. Mit unserer großen Erfahrung auf dem Gebiet der SMT LEDs sind wir in der Lage ein qualitativ hochwertiges Produkt für alle Anwenundgen anzubieten.

Features:
- **Package:** white PLCC-2 package, colorless clear resin
- **Technology:** InGaAlP Thinfilm
- **Viewing angle at 50 % I_V:** (typ.) 120° (Lambertian Emitter)
- **Color:** pure green (560 nm)
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-F
- **Corrosion Robustness:** Improved corrosion robustness

Besondere Merkmale:
- **Gehäusetyp:** weisses PLCC-2 Gehäuse, farbloser klarer Verguss
- **Technologie:** InGaAlP Thinfilm
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V:** (typ.) 120° (Lambertscher Strahler)
- **Farbe:** pure green (560 nm)
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-F
- **Korrosionsstabilität:** Verbesserte Korrosionsstabilität

Applications
- Backlighting
- Automotive Interior Lighting
- Signal and Symbol Luminairy
- Coupling into light guides
- Information Disyplays

Anwendungen
- Hinterleuchtung
- Automobilbeleuchtung innen
- Signal- und Symbolleuchten
- Einkopplung in Lichtleiter
- Informationsanzeigen

OSRAM
Opto Semiconductors

Ordering Information
Bestellinformation

Type Typ	Luminous Intensity [1] *page 19* Lichtstärke [1] *Seite 19* I_F = 20 mA I_V [mcd]	Ordering Code Bestellnummer
LP T67F-N1Q2-24	28 ... 112	Q65111A1851
LP T67F-P1R2-35	45 ... 180	Q65111A1852

Note: *The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LP T67F-P1R2-35 means that only one group P1, P2, Q1, Q2, R1, R2 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.*

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. E. g. LP T67F-P1R2-35 means that only one wavelength group 3,4,5 will be shippable. LP T67F-P1R2-35 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6 In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 6 for explanation).

In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LP T67F-P1R2-35 means that only one forward voltage group G3,K3,N3,R3 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation).

Anm.: *Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LP T67F-P1R2-35 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1, Q2, R1, R2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.*

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LP T67F-P1R2-35 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 3,4,5 enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Informationen). LP T67F-P1R2-35 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 6 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LP T67F-P1R2-35 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen G3,K3,N3,R3 enthalten (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.

OSRAM
Opto Semiconductors

Maximum Ratings
Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 100	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 100	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Forward current Durchlassstrom (T_S = 25 °C)	I_F	5 ... 50	mA
Surge current Stoßstrom (t <= 10 µs; D = 0.005; T_S = 25 °C)	I_{FM}	100	mA
Reverse voltage [2) page 19] Sperrspannung [2) Seite 19] (T_S = 25 °C)	V_R	12	V

OSRAM
Opto Semiconductors

Characteristics (T_S = 25 °C; I_F = 20 mA)
Kennwerte

Parameter **Bezeichnung**		**Symbol** **Symbol**	**Values** **Werte**	**Unit** **Einheit**
Wavelength at peak emission Wellenlänge d. emittierten Lichtes	(typ.)	λ_{peak}	562	nm
Dominant Wavelength [3] *page 19* Dominantwellenlänge [3] *Seite 19*	(min.) (typ.) (max.)	λ_{dom} λ_{dom} λ_{dom}	554 560 566	nm nm nm
Spectral bandwidth at 50% $I_{rel\ max}$ Spektrale Bandbreite b. 50% $I_{rel\ max}$	(typ.)	$\Delta\lambda$	18	nm
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V	(typ.)	2φ	120	°
Forward voltage [4] *page 19* Durchlassspannung [4] *Seite 19*	(min.) (typ.) (max.)	V_F V_F V_F	1.90 2.10 2.50	V V V
Reverse current Sperrstrom (V_R = 12 V)	(typ.) (max.)	I_R I_R	0.2 10	µA µA
Temperature coefficient of λ_{peak} Temperaturkoeffizient von λ_{peak} (-10°C ≤ T ≤ 100°C)	(typ.)	$TC_{\lambda peak}$	0.13	nm/K
Temperature coefficient of λ_{dom} Temperaturkoeffizient von λ_{dom} (-10°C ≤ T ≤ 100°C)	(typ.)	$TC_{\lambda dom}$	0.11	nm/K
Real thermal resistance junction / ambient [5] *page 19* , [6] *page 19* Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung [5] *Seite 19* , [6] *Seite 19*	(typ.) (max.)	$R_{th\ JA\ real}$ $R_{th\ JA\ real}$	420 460	K/W K/W
Real thermal resistance junction / solder point [6] *page 19* Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad [6] *Seite 19*	(typ.) (max.)	$R_{th\ JS\ real}$ $R_{th\ JS\ real}$	200 230	K/W K/W

OSRAM
Opto Semiconductors

Brightness Groups
Helligkeits-Gruppierungsschema

Group Gruppe	Luminous Intensity [1] *page 19* Lichtstärke [1] *Seite 19* (min.) I_v [mcd]	Luminous Intensity [1] *page 19* Lichtstärke [1] *Seite 19* (max.) I_v [mcd]	Luminous Flux [7] *page 19* Lichtstrom [7] *Seite 19* (typ.) Φ_V [mlm]
N1	28	35.5	90
N2	35.5	45	120
P1	45	56	150
P2	56	71	190
Q1	71	90	240
Q2	90	112	300
R1	112	140	380
R2	140	180	480

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Forward Voltage Groups [4] *page 19*
Durchlassspannungsgruppe [4] *Seite 19*

Group Gruppe	(min.) V_F [V]	(max.) V_F [V]
G3	1.90	2.05
K3	2.05	2.20
N3	2.20	2.35
R3	2.35	2.50

OSRAM
Opto Semiconductors

Dominant Wavelength Groups 3) *page 19*
Dominant Wellenlängengruppen 3) *Seite 19*

Group Gruppe	pure green	
	(min.) λ_{dom} [nm]	(max.) λ_{dom} [nm]
2	554	557
3	557	560
4	560	563
5	563	566

Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.

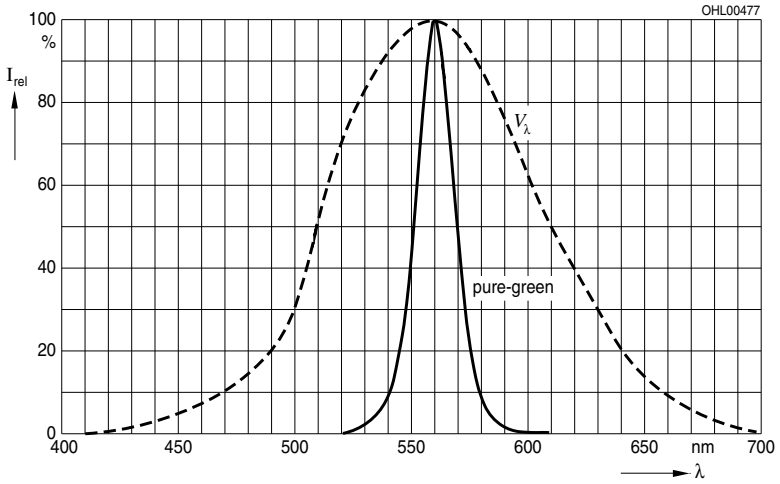
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: P1-2-G3
Beispiel: P1-2-G3

Brightness Helligkeit	Wavelength Wellenlänge	Forward Voltage Durchlassspannung
P1	2	G3

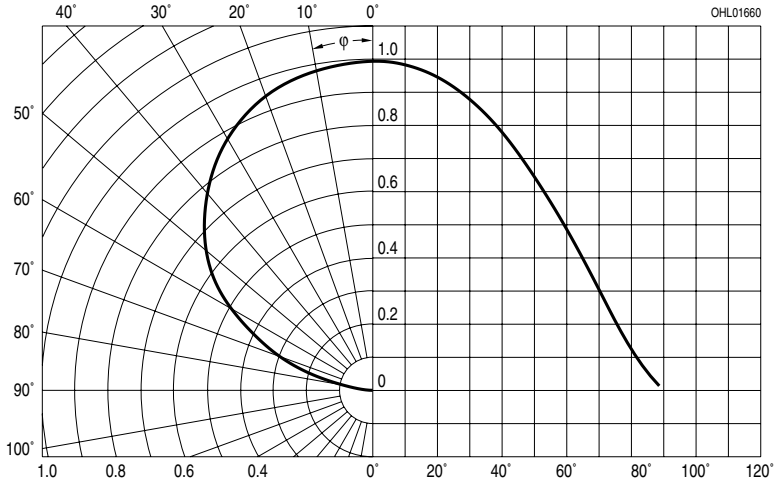
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) *page 19* , 1) *page 19*
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) *Seite 19* , 1) *Seite 19*
$I_{rel} = f(\lambda)$; $T_S = 25$ °C; $I_F = 20$ mA

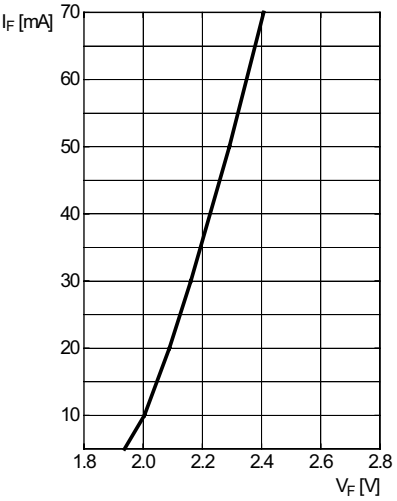


Radiation Characteristics 7) *page 19*
Abstrahlcharakteristik 7) *Seite 19*
$I_{rel} = f(\varphi)$; $T_S = 25$ °C

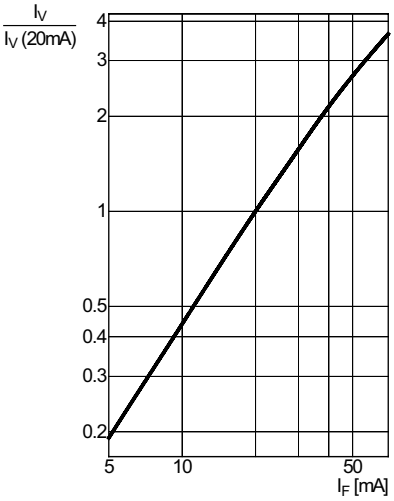


OSRAM Opto Semiconductors

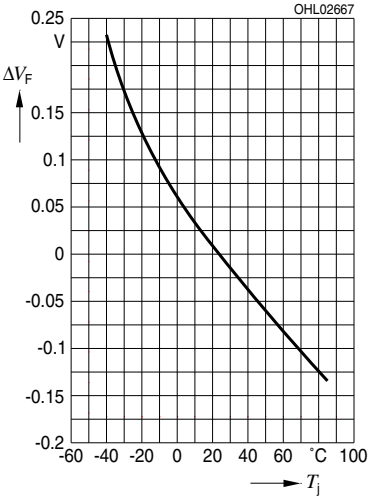
Forward Current 7) *page 19*
Durchlassstrom 7) *Seite 19*
$I_F = f(V_F)$; $T_S = 25$ °C



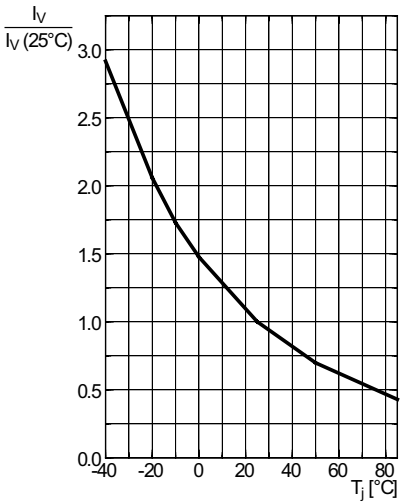
Relative Luminous Intensity 7) *page 19*, 8) *page 19*
Relative Lichtstärke 7) *Seite 19*, 8) *Seite 19*
$I_V/I_V(20\ mA) = f(I_F)$; $T_S = 25$ °C



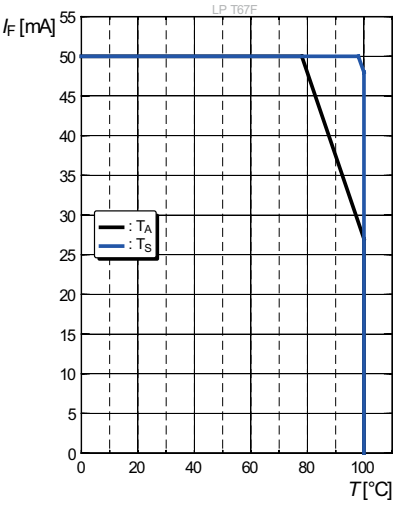
Relative Forward Voltage 7) *page 19*
Relative Vorwärtsspannung 7) *Seite 19*
$\Delta V_F = V_F - V_F(25°C) = f(T_j)$; I_F = 20 mA



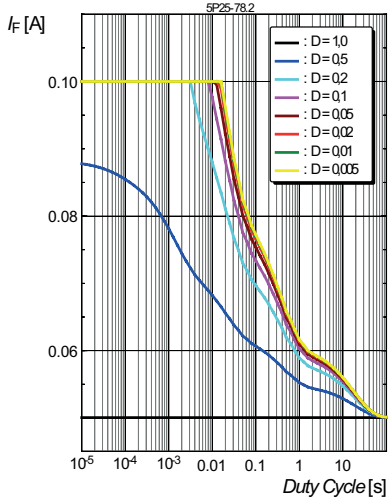
Relative Luminous Intensity 7) *page 19*
Relative Lichtstärke 7) *Seite 19*
$I_V/I_V(25)°C = f(T_j)$; I_F = 20mA



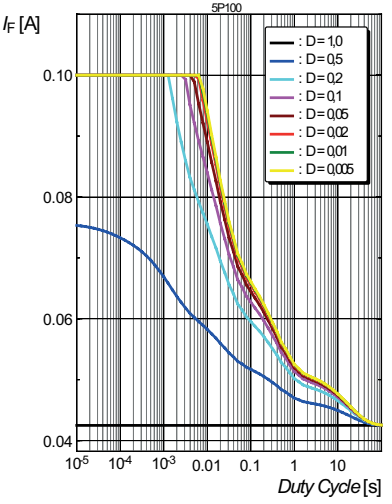
Max. Permissible Forward Current
Maximal zulässiger Durchlassstrom
$I_F = f(T)$



Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
D: Duty cycle, T_A = 25 °C

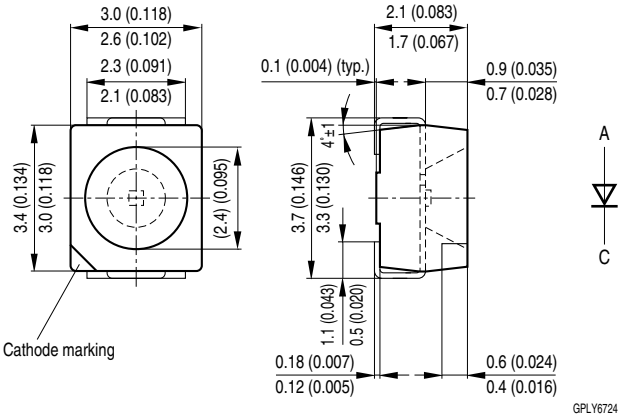


Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
D: Duty cycle, T_A = 85 °C



OSRAM
Opto Semiconductors

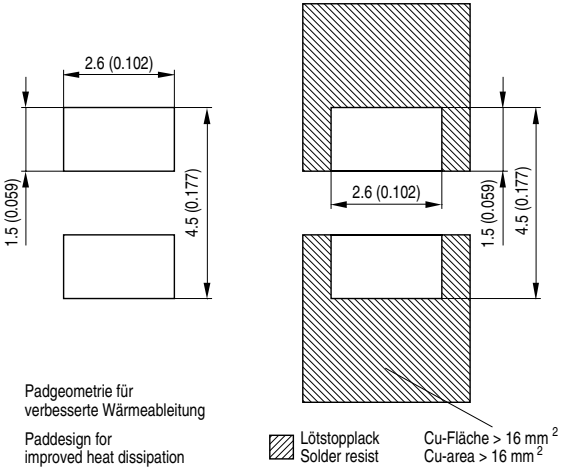
Package Outline [9] *page 19*
Maßzeichnung [9] *Seite 19*



Approximate Weight:	35 mg
Gewicht:	35 mg
Mark:	bevelled edge (Cathode)
Markierung:	abgeschrägte Ecke (Kathode)
Corrosion robustness:	Test conditions: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H_2S / 336 h = Stricter than IEC 60068-2-43 (H_2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H_2S / 21 days] = Regarding relevant gas (H_2S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO_2, 200ppb NO_2,10ppb Cl_2 / 21 days]
Korrosionsfestigkeit:	Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H_2S / 336 h = Besser als IEC 60068-2-43 (H_2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H_2S / 21 Tage] = Bezogen auf das Gas (H_2S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO_2, 200ppb NO_2,10ppb Cl_2 / 21 Tage]

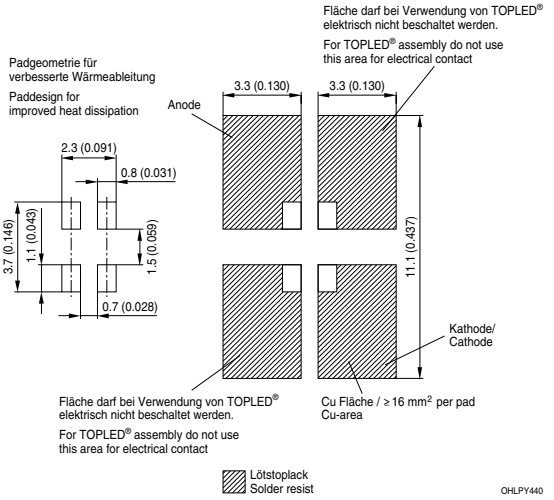
Recommended Solder Pad 9) *page 19*
Empfohlenes Lötpaddesign 9) *Seite 19*

Reflow soldering
Reflow-Löten



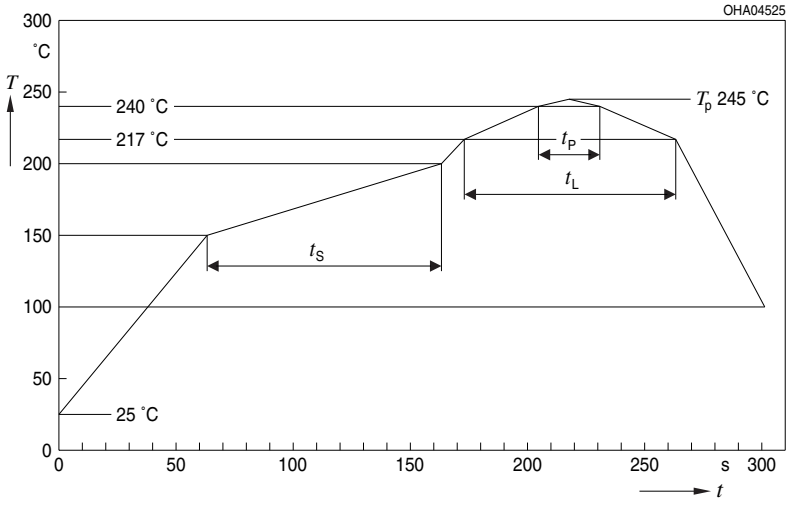
Recommended Solder Pad 9) *page 19*
Empfohlenes Lötpaddesign 9) *Seite 19*

Reflow soldering
Reflow-Löten



OSRAM Opto Semiconductors

Reflow Soldering Profile
Reflow Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to J-STD-020D.01

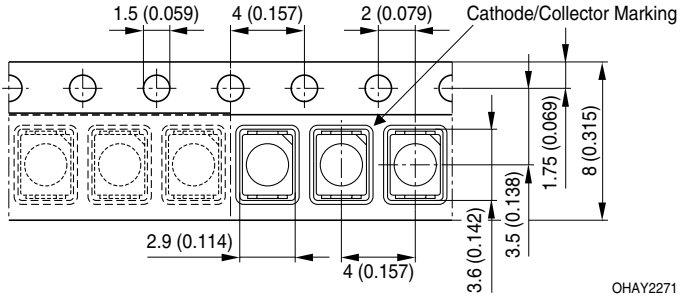


OHA04612

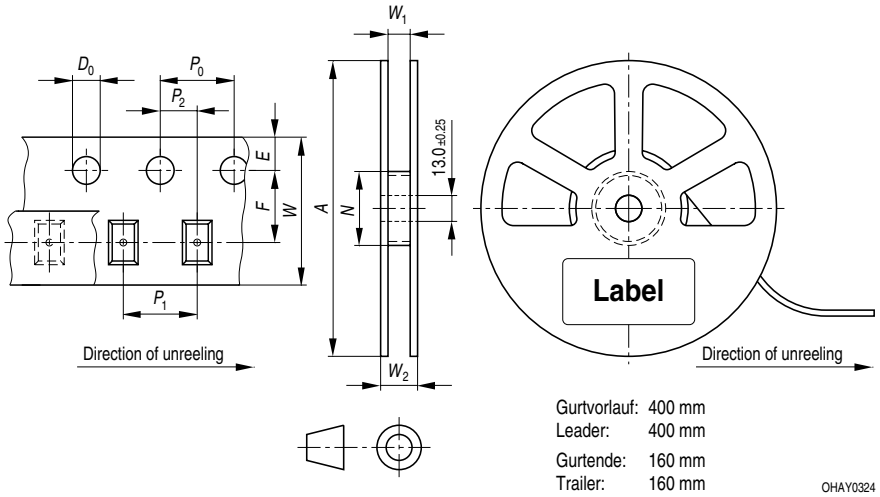
Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up Rate to Peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus Temperature	T_L		217		°C
Time above Liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak Temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T_P - 5 K	t_P	10	20	30	s
Ramp-down Rate* T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Method of Taping 9) *page 19*
Gurtung 9) *Seite 19*



Tape and Reel
Gurtverpackung
8 mm tape with 2000 pcs. on ∅ 180 mm reel, 8000 pcs. on ∅ 330 mm reel



Tape dimensions in mm (inch)

W	P_0	P_1	P_2	D_0	E	F
8 +0.3/-0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002) or 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 + 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	3.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)

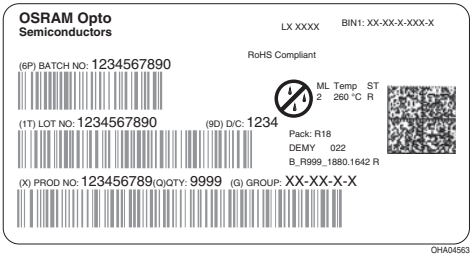
Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N_{min}	W_1	W_{2max}
180 (7)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)

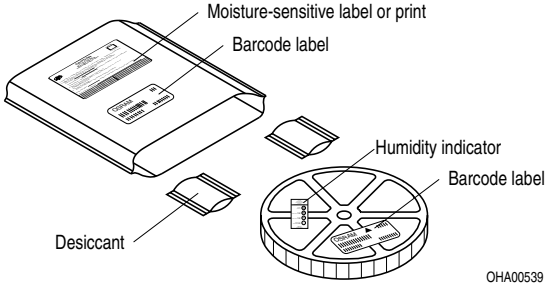
A	W	N_{min}	W_1	W_{2max}
330 (13)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)

OSRAM Opto Semiconductors

Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)



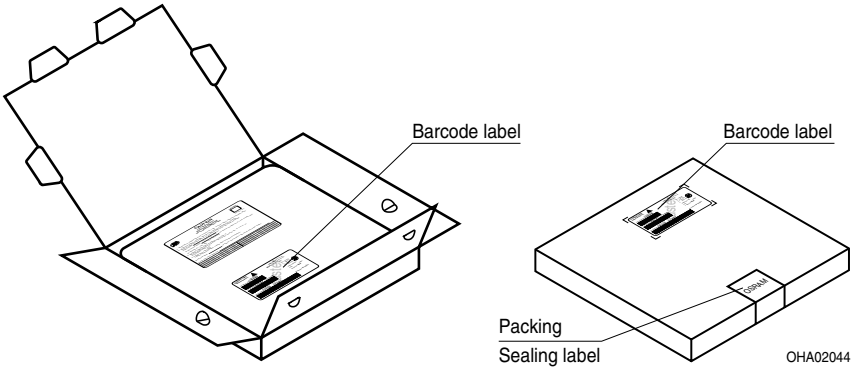
Dry Packing Process and Materials
Trockenverpackung und Materialien



Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien



Dimensions of transportation box in mm (inch)

Width / Breite	Length / Länge	Height / Höhe
200 ±5 (7,874 ±0,196) 352 ±5 (13,858 ±0,196)	195 ±5 (7,677 ±0,1968) 352 ±5 (13,858 ±0,196)	30 ±5 (1,181 ±0,196) 33 ±5 (1,299 ±0,196)

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Disclaimer

Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances.
For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!
Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body,or(b) to support and/or maintain and sustain human life.If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).

2) **Reverse Voltage:** Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.

3) **Wavelength:** The wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0,5 nm and an expanded uncertainty of ± 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of k=3).

4) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3).

5) **Thermal Resistance:** RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size 16mm^2 per pad)

6) **Thermal Resistance:** Rth max based on statistic values (6ó)

7) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

8) **Relative Brightness Curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.

9) **Tolerance of Measure:** Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Glossar

1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).

2) **Sperrspannung:** Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.

3) **Wellenlänge:** Die Wellenläge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).

4) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).

5) **Wärmewiderstand:** RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße 16mm^2 je pad)

6) **Wärmewiderstand:** Rth max basiert auf statistischen Werten (6ó)

7) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

8) **Relative Helligkeitskurve:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.

9) **Maßtoleranz:** Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).

OSRAM Opto Semiconductors

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product

符合欧盟 RoHS 指令的要求；

国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

OSRAM
Opto Semiconductors

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru